

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2017-086

**无锡和晶科技股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立香港全资子公司的议案》，公司以自有资金1,000万元港币投资设立香港子公司（具体详见公司于2017年6月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2017-074号公告文件）。

公司于近日收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》、《商业登记证》，现将公司香港全资子公司的相关情况说明如下：

- 1、中文名称：和晶国际（香港）有限公司
英文名称：HODGEN INTERNATIONAL (HK) LIMITED
- 2、注册地址：RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD
KOWLOON BAY KL
- 3、注册资本：1000万港元
- 4、注册日期：2017年7月6日
- 5、注册证明书编号：2552760
- 6、商业登记证号码：67929061-000-07-17-4
- 7、业务性质：贸易

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017年7月14日